

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Gehäuse-Unterteil mit Lüftungsschlitzen, Baubreite 22,5 mm, komplett vormontiert, ohne Bus-Stecker

Produkteigenschaften

- ☑ Goldkontakte für Datenübertragung und Energieversorgung (125 V, 8 A)
- ☑ Beim Ziehen eines Gerätes aus dem Verbund wird die Signalkette nicht unterbrochen# Einspeisung über Standard-MINI COMBICON-Stecker

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918937010

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Einbaugehäuse
Material Gehäuse	Polyamid
Farbe	lichtgrau

Maße

Länge	99 mm
Bauhöhe	114,5 mm
Breite	22,5 mm

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	6,1 W 12,1 W
Polzahl	16
Polzahl	4
Polzahl	24

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized /

Approbationsdetails



Zubehör

Kodierelement

CR-MSTB - 1734401





Zubehör

CP-MSTB - 1734634



Montagematerial

ME-SAS - 2853899



ME LPZS - 2906911



Blindstopfen

ME B-22,5 MSTBO KMGY - 2907965



ME B-22,5 MKDSO KMGY - 2908498





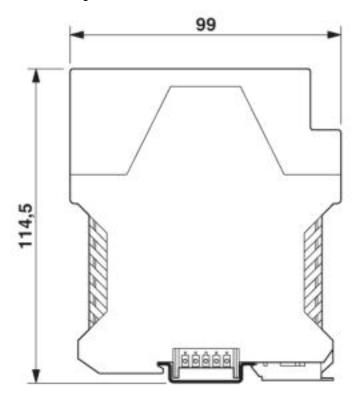
Zubehör

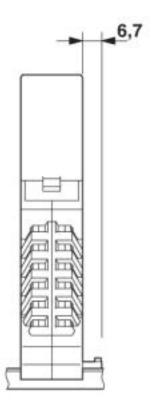
ME B-12,5 3MSTBO GN - 2709176



Zeichnungen

Maßzeichnung

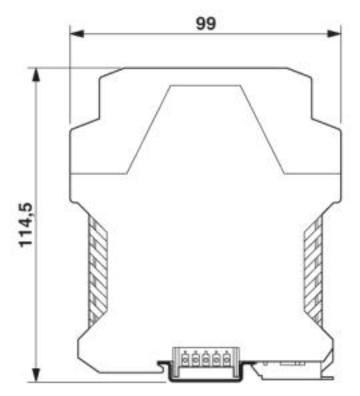


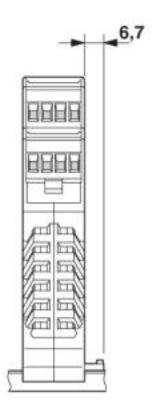


Abmessungen der Elektronikgehäuse ME...TBUS... mit einstöckigem Oberteil



Maßzeichnung

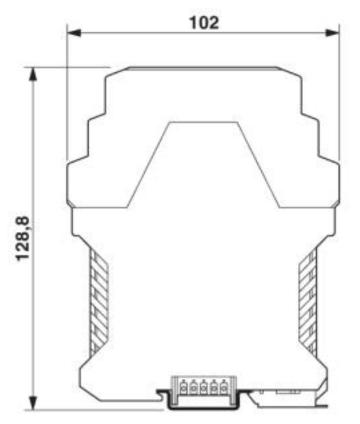


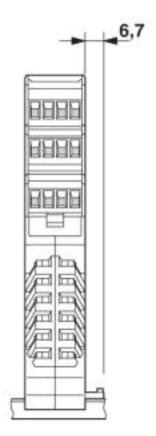


Abmessungen der Elektronikgehäuse ME...TBUS... mit doppelstöckigem Oberteil



Maßzeichnung

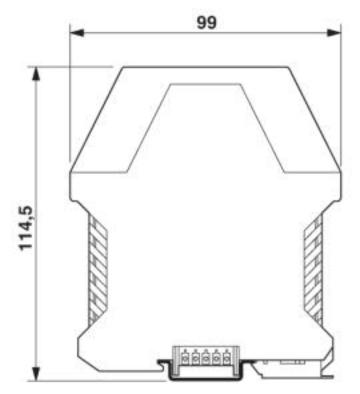


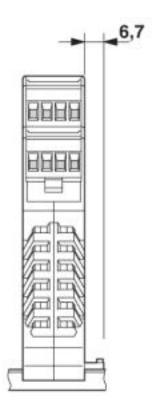


Abmessungen der Elektronikgehäuse ME...TBUS... mit dreistöckigem Oberteil



Maßzeichnung

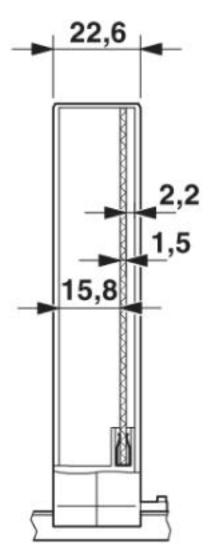




Abmessungen der Elektronikgehäuse ME...TBUS... mit doppelstöckigem Oberteil



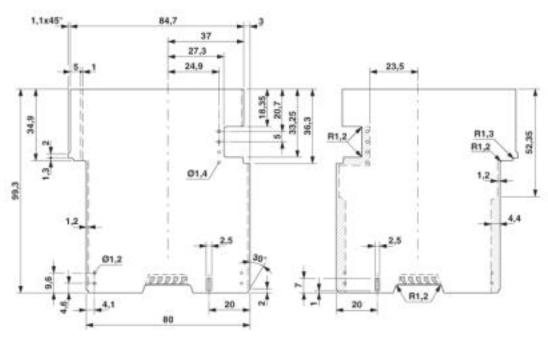
Maßzeichnung



Gehäuseinnenmaße Elektronikgehäuse ME 22,5 TBUS...

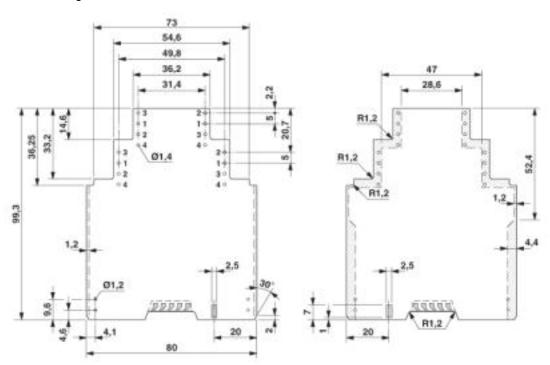


Maßzeichnung



Maßbild der Leiterplatte ME.../TBUS... bei Verwendung des einstöckigen Oberteiles

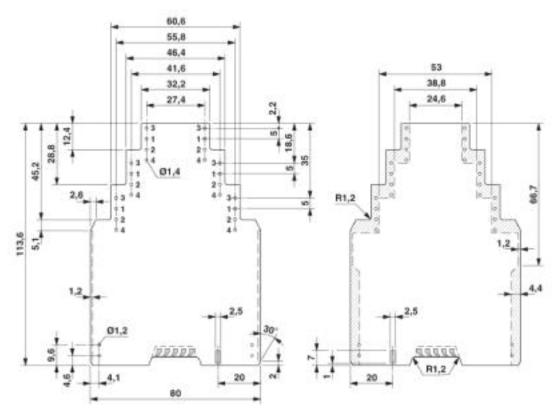
Maßzeichnung



Maßbild der Leiterplatte ME.../TBUS... bei Verwendung des doppelstöckigen Oberteiles



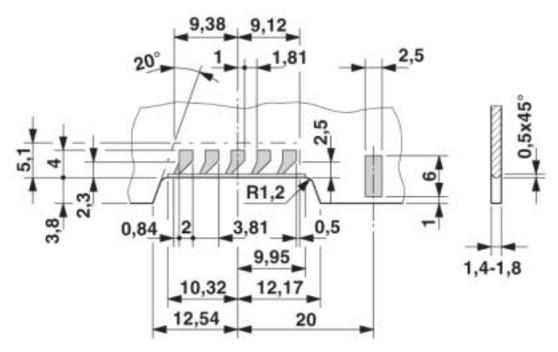
Maßzeichnung



Maßbild der Leiterplatte ME.../TBUS... bei Verwendung des dreistöckigen Oberteiles



Maßzeichnung



Detailmaßbild der Tragschienen-Busverbinder-Kontaktpads

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten http://www.phoenixcontact.com